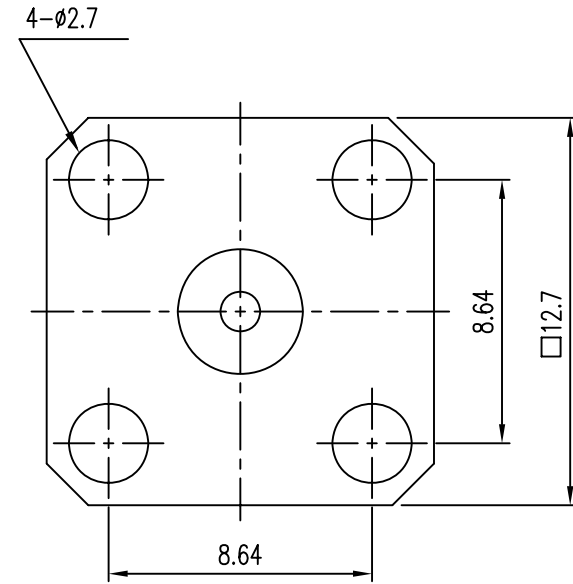
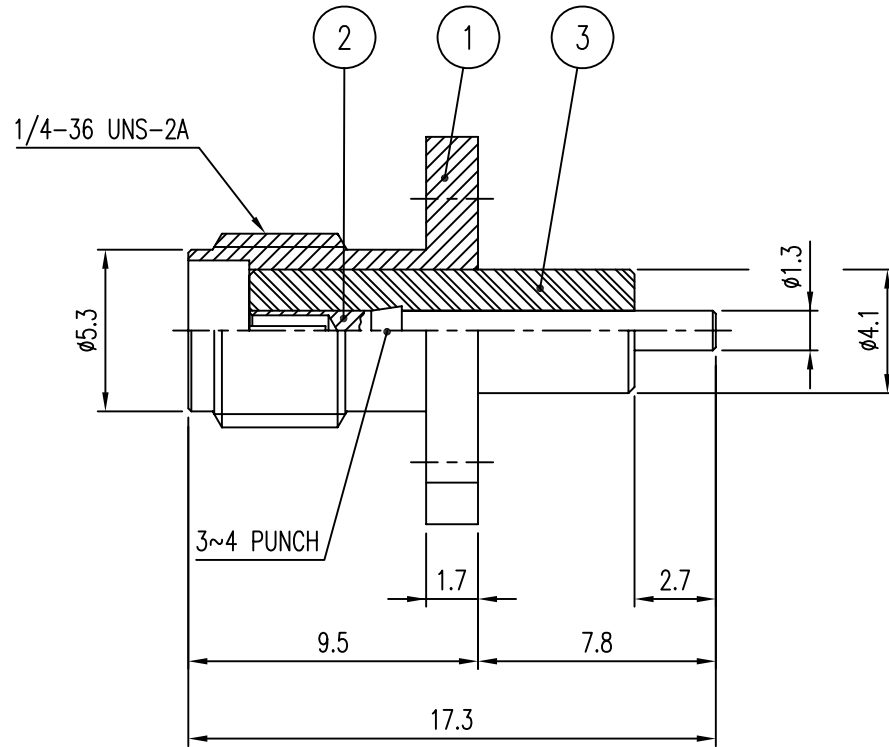


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										△				
ST(개선)										△				



3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00116-N/1
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00195-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00360-5/1
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	공통공차	년월일	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	소수 각도 분수	1996. 6. 20.			
	재질	검도	도명 SMA50 SOLDER END JS-4H		
	열처리	제도			
보호파막처리	작성부서		연 구 소		
	적도 4/1	단위 mm	총량	도번 CN01088-7/1 K314-490-000	